

新聞稿

香港工程師學會與多間企業簽署合作約章

(香港，2023年7月21日) 香港工程師學會(學會) 今日與多間業界企業，正式簽署合作約章，共同推廣工程專業，合作培育出色的下一代工程人才。

合作約章簽署儀式在學會九龍會址工程薈 EngHub 舉行，會長李志康博士、工程師與首階段合作約章簽署企業代表均有出席儀式，6間企業包括中國移動香港、自動系統、香港寬頻集團、華為、奧的斯及蒂升電梯(按筆劃排序)，他們在業內均享負盛名，業務包括計劃、促進、設計或提供工程產品或服務。

會長李志康博士、工程師表示：「學會很高興能與業內多間出色的企業簽署合作約章，共同推廣工程專業。學會今年希望聚焦提升會員服務，同時加強推廣工程專業，讓更多人看見工程專業及學會對社會的貢獻。參與約章的企業可以獲得學會度身訂造的講座及指導，學會希望透過加強與企業的交流和合作，吸引更多企業參與學會相關事務，為工程專業注入新動力。」

合作約章為期2年，雙方取得共識後可以再延續2年。合作約章旨在為學會及企業之間，構建一個有效的溝通平台，促進業內的知識交流、培育下一代出色的工程人才，維持及推廣優質工程專業。簽署約章的企業可以享有不同的福利，包括符合條件的管理層可以獲邀成為學會資深會員，學會將會向企業員工講解如何加入成為會員，並提供導師協助，學會亦會指導企業如何加入「工程畢業生培訓計劃」(Scheme “A” Graduate Training)，為業界及企業共同培育下一代。

學會會秉持以持續發揮優質工程專業的宗旨，致力促進工程界知識與理念的交流，提升工程師的地位及聲望，助會員發展事業、服務社會。

如欲垂詢，請與香港工程師學會傳訊統籌部聯絡。

電話：2895 4446

傳真：2882 6825

電郵：corpcom@hkie.org.hk



會長李志康博士、工程師（右六）與各間簽署約章企業代表合照



會長李志康博士、工程師（右四）與出席分享環節的企業代表合照